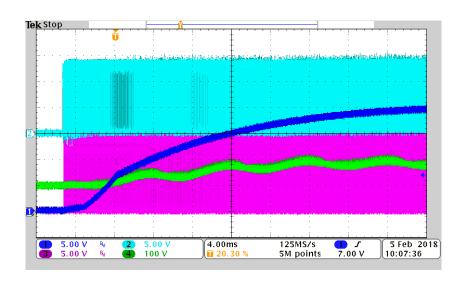


LD7792 PFC/PWM 集成控制器的應用

2020-Jun

全球暖化效應愈來愈明顯之際,環保議題隨之愈受重視,各種能效法規對效能的要求,不論是待機模式、輕載效率、系統整體效率是越來越高。通嘉科技一直演進產品效能以符合種種需求,總是不斷追求減小設備體積,效率優化設計,以期最大限度地降低設備成本。其中,提高系統效率是作為開關電源電路設計中,最重要的一環。

輸入瓦數大於 75W 狀況下,需加入功率因數校正(Power Factor Correction, PFC)功能修正功率因數(Power Factor, PF)以符合法規規範,為將電壓與電流的相位差減少以提高功率因數,功率因數越高對電能的利用率越高。PFC 架構分為被動式(Passive PFC)與主動式(Active PFC),被動式 PFC 其 PF 值只有 0.7~0.8,而主動式 PFC 其 PF 值大於 0.9 以上,為現今的 PFC 主流架構。LD7792 為一主動式 PFC 與 PWM 集成 IC,PFC 操作為 Transition Mode 模式,PWM 為返馳式變換器 (Flyback Converters)架構,操作在准諧振(Quasi Resonant)模式,兩者的操作模式皆可以減少切換損失(Switching Loss),對效率而言可以進一步提高。LD7792 針對開機音頻噪音(Audible Noise)加以改善,也增加降低 THDi 功能。PFC 音頻噪音藉由降低開機過程 PFC 輸出電壓過衝,切換頻率(Switching Frequency)連續來改善,如圖一所示。

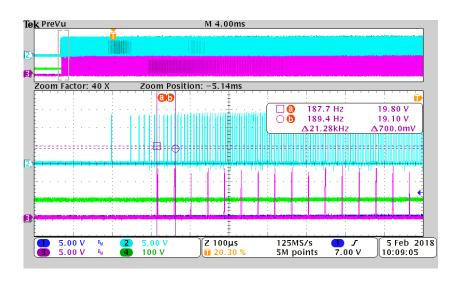




CH1:Vo, CH2:PFC gate, CH3:Flyback gate, CH4:Vbulk

圖一

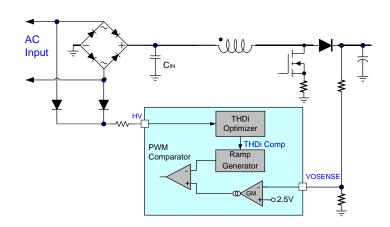
PWM 音頻噪音藉由開機過程切換頻率不落入音頻(Audible Frequency)範圍來改善,如圖二所示。



CH1:Vo, CH2:PFC gate, CH3:Flyback gate, CH4:Vbulk

圖 —

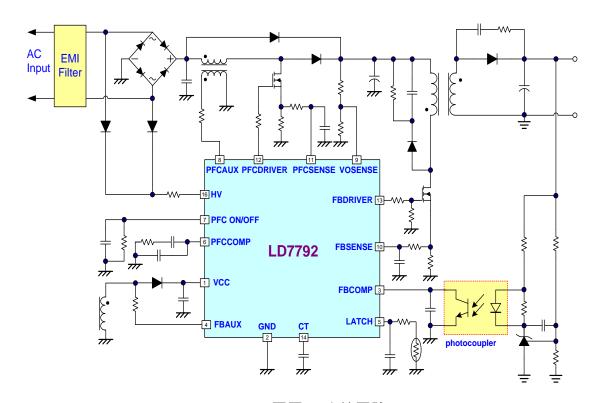
THDi 增加補償機制,當 AC 電壓在較低相位時增加 PFC 切換開關導通時間,改善因最大頻率限制及 PFC 輸入電容 C_{IN} 造成的失真現像,如圖三所示。



圖三:THDi 補償邏輯



LD7792 為 SOP-16 包裝,其保護功能相當齊全,舉凡 UVP、OVP、BNI、BNO、OTP、OLP、OSCP...等,圖四為系統電路圖。



圖四: 系統電路

以下是 LD7792 的功能及應用說明。

VCC Pin1: OVP、OSCP 功能。

1. **OVP**: $V_{CC} > 31.5V$

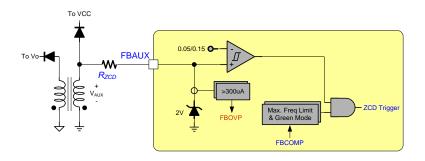
當 V_{CC} 電壓大於 31.5V 會觸發保護 · IC 停止 Switching 並重新啟動 · 與 FB_{AUX} OVP 可以做到雙重保護功能 。

2. **OSCP**: $V_{FBCOMP} > 4.2V/16mS & V_{CC} < 10V$

在輸出端短路時, V_{CC} 電壓隨之下降, V_{COMP} 電壓上升,當電壓上升至 4.2V 以上且時間超過 16mS,同時 V_{CC} 電壓低於 10V 以下,此保護即被觸發。



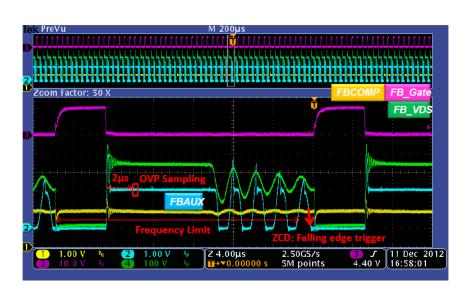
FBAUX Pin4: Flyback ZCD、OVP 功能。



圖五:FBAUX電路

1. **ZCD**: VFBAUX<0.05V

當 FBAUX 偵測到一負緣下降電壓為 0.05V 時即將初級開關打開,如圖六所示。



圖六

2. **OVP**: I_{FBAUX}>300uA

由 FBAUX 做輸出過電壓偵測較為準確,不會因輕載、重載而有太大的誤差,如表一所示。當輸出電壓 (V_O) 變化時,FBAUX 平台電壓會隨著變壓器圈比因素而變動,如果連續 4 個週期電流高過 300uA 將啟動保護並將初級開關關閉,可透過調整 R_{ZCD} 設定 OVP 保護點。



$$I_{F\;B\;A\;U} = \underbrace{N_A\;U\;X}_{N_S} = \underbrace{N_A\;U\;X}_{N_S}$$

 $(V_O:$ 輸出保護電壓點、 $V_D:$ 次級二極體導通電壓、 $N_S:$ 變壓器次級繞組圈數、 $N_{AUX}:$ 變壓器輔助繞組圈數)

Input	19V/0A	19V/4.7A
90Vac/60Hz	25.9V	25.7V
264Vac/50Hz	25.9V	25.7V

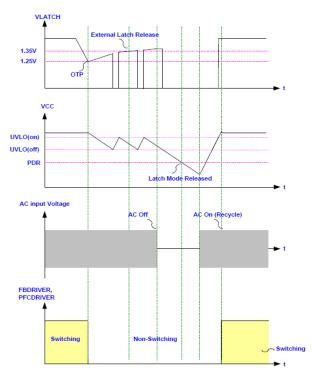
表一

Latch Pin5: OTP 功能。

1. **OTP**: V_{LATCH} < 1.25V

串聯一顆 NTC 下地,溫度上升阻值下降,當阻值跟源極電流乘積小於 1.25V 即進行保護。圖七為動作示意圖。

 $V_{LATCH}80\mu A \times R_{NTC}$



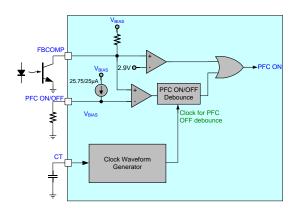


圖七:OTP示意圖

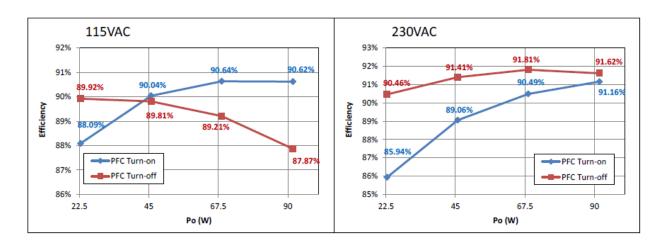
PFC ON/OFF Pin7: PFC ON/OFF 功能。

1. PFC ON/OFF: V_{FBCOMP} < V_{PFC ON/OFF}

 $V_{PFC\ ON/OFF}$ 電壓可以由串聯下地電阻跟源極電流乘積設定,並與 V_{FBCOMP} 電壓做比較來設定 PFC 開啟關閉動作點(如圖八所示),讓輕載、空載下將 PFC 關閉以提升效率及降低功耗(如圖九所示),讓系統得到最佳化特性。 $V_{PFC\ ON/OFF}$ 電壓也加入遲滯功能避免同一載點 PFC 開開關關現象產生,如表二所示。



圖八:PFC ON/OFF 邏輯圖



圖九



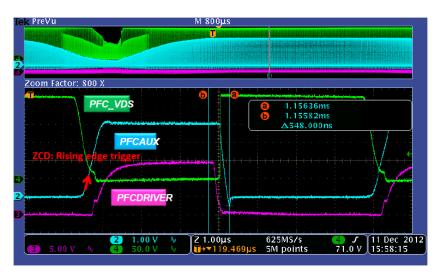
lanest .	PFC Turn on loading		PFC Turn off loading	
Input	Pin(W)	Io(A)	Pin(W)	Io(A)
90Vac/60Hz	57	2.46	45.4	2.01
115Vac/60Hz	57.4	2.55	46.3	2.06
230Vac/50Hz	57.4	2.61	52	2.28
264Vac/50Hz	60	2.73	53	2.31

表二

PFCAUX Pin8: PFC ZCD 功能。

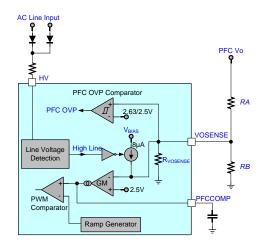
1. $ZCD: V_{PFCAUX} > 0.2V$

當 PFCAUX 偵測到一正緣上升電壓為 0.2V 時即將 PFC 開關打開,如圖十所示。



圖十

VOSENSE Pin9: PFC Vo Control、OVP 功能。





圖十一:VOSENSE 邏輯圖

1. Vo Control : $V_{REF} = 2.5V$

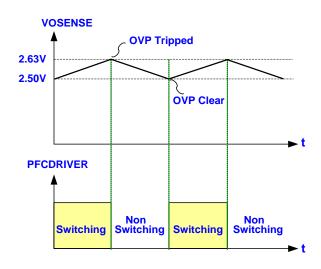
經由外部分壓電阻設定輸出電壓,輸入為低電壓下內部會吐出一 8uA 電流,使得輸出電壓較低,形成 High/Low line 其輸出電壓會有所不同,其目的是藉此可以優化系統整體效能。

High Line PFC Vo =
$$2.5 \times RA/(RB//R_{VOSENSE}) + 2.5$$
 (V)

Low Line PFC Vo =
$$(2.5 - 8\mu A \times RB) \times RA/(RB//R_{VOSENSE}) + 2.5 (V)$$

2. **OVP**: V_{VOSENSE} > 2.63V

當 $V_{VOSENSE} > 2.63V$ 將觸動 OVP 機制並將 PFCDRIVER 功能關斷,直到 $V_{VOSENSE}$ 降到 2.5V 才再次啟動,如圖十二所示。



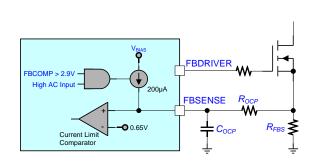
圖十二:OVP 示意圖

FBSENSE Pin10: OCP 功能。

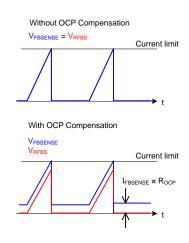
1. **OCP**: Vcs Limit=0.65V



為了讓高、低壓保護點趨近一致,做了電流補償機制,當輸入為高壓且 FBCOMP 電壓高於 2.9V 時內部吐出一 200uA 電流流經 ROCP 電阻,得到一補償電壓做調整,如圖十四所示。



圖十三:FBSENSE 電路圖



圖十四:OCP補償

Input Voltage	ОСР
90Vac/60Hz	6.02A
115Vac/60Hz	6.02A
230Vac/50Hz	6.00A
264Vac/50Hz	6.02A

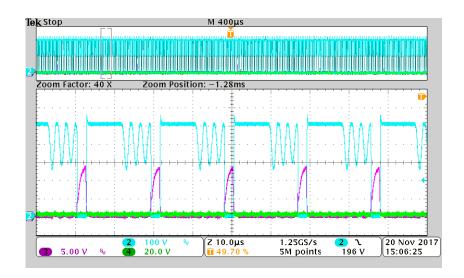
表三:OCP 保護點

PFCSENSE Pin11: PWM, QRM 選擇。

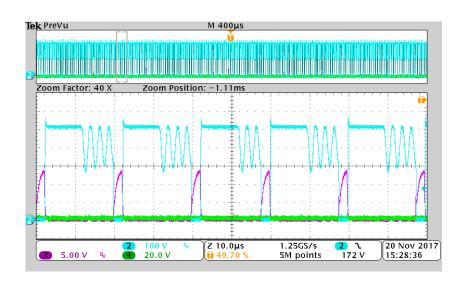
1. **PWM/QRM**: R_{PFCSENSE} < 220 Ω or R_{PFCSENSE} > 820 Ω

透過選擇 PFCSENSE 外部串聯的電阻 $R_{PFCSENSE}$,能讓返馳式變換器(Flyback Converter)在降頻區的操作模式做改變,電阻值小於 $220\,\Omega$ 為 PWM 操作(如圖十五 所示),電阻值大於 $820\,\Omega$ 為 QRM 操作(如圖十六所示),兩種模式各有優缺點(如表 四所示),設計者可以選擇其一來設計。





圖十五:PWM 切換



圖十六:QRM 切換

	Fixed Frequency	Valley switch
Audible Noise	Better	
Efficiency		Better
EMI		Better

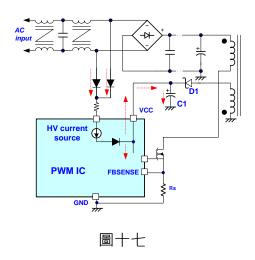
表四

HV Pin16: High Voltage Startup、BNI、BNO、X-Cap Discharge 功能。



1. High Voltage Startup:

當輸入導通後高壓啟動線路會對 VCC 電容充電·當電壓達到 UVLO(on)之後·高壓 啟動線路將會關閉以省下啟動路徑的功耗(如圖十七所示)·讓系統在空載下整體功 耗降到最低,容易的達到法規要求。



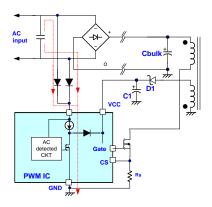
2. **BNI**: 105VDC

BNO: 95VDC

內建 BNI、BNO 避免輸入電壓過低時系統還在運作,可降低變壓器飽和、零件溫度 過高等潛在危險性。

3. X-Cap Discharge: AC Off

當輸入斷開後 HV pin 會汲入一電流將 X-Cap 上的能量放掉以符合法規要求(如圖十八) · 所以不需外加將 X-Cap 能量洩放掉的洩放電阻 · 讓空載的能耗近一步降低 ·





圖十八

結論

此篇文章探討 LD7792 產品,採用 SOP-16 封裝 IC,適合 70~150W 開關電源,擁有快速啟動、低功耗、高效率等優點;同時也擁很多的保護功能,能夠在異常發生時即時的保護系統。透過以上的介紹,提供電源設計者完整的解決設計方案。如有更進一步的需求,歡迎跟通嘉科技聯絡。